Previous Doc Next Doc Go to Doc# First Hit

Generate Collection

L2: Entry 4 of 19

File: JPAB

May 29, 2001

PUB-NO: JP02001146578A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001146578 A

TITLE: ELECTRICALLY CONDUCTIVE SILICONE BASED PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE COMPOSITION AND ELECTRICALLY CONDUCTIVE PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE TAPE

PUBN-DATE: May 29, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

4

COUNTRY

TAKANO, HIROKI
ICHIHARA, SHINICHI
IWASAKI, TAKESHI
KUWASHITA, AKIHIRO

INT-CL (IPC): C09 J 7/02; C09 J 9/02; C09 J 183/04; H05 K 9/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an electrically <u>conductive silicone</u> based <u>pressure-sensitive adhesive</u> composition having good adhesion to an electrically <u>conductive silicone</u> rubber and conductivity in the thickness direction, and an electrically <u>conductive pressure-sensitive adhesive</u> tape using the same.

SOLUTION: The electrically <u>conductive silicone</u> based <u>pressure-sensitive adhesive</u> composition is obtained by dispersing electrically <u>conductive</u> particles having an apparent density of ≤ 1.5 g/cm3 in a compounding amount of 30-80 PHR into a polyalkylsilicone based <u>pressure-sensitive adhesive</u> having a gel fraction of 10-40%. The electrically <u>conductive pressure-sensitive adhesive</u> tape uses the composition.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号

特開2001-146578

(P2001-146578A)

(43)公開日 平成13年5月29日(2001.5.29)

(51) Int.CL."	識別記号	ΡI	デーマコート*(参考)
C 0 9 J 7/02		C 0 9 J 7/02	Z 4J004
9/02		9/02	4J040
183/04		183/04	5 E 3 2 1
H 0 5 K 9/00		H05K 9/00	X

		審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平11-330976	(71)出顧人	
			大日本インキ化学工業株式会社
(22)出顯日	平成11年11月22日(1999.11.22)		東京都板橋区坂下3丁目35番58号
		(72)発明者	高野 博樹
			埼玉県戸田市新曽305 クレールタムラ302
		(72)発明者	市原伸一
			愛知県小牧市新町2-152 メゾンテラニ
			シ102
		(72)発明者	岩崎
		(-//22/42	愛知県小牧市中央3-213 マンション藤
			丸201
		(7.4) (h.m. t	
		(74)代理人	100088764
			弁理士 高橋 勝利
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 導電性シリコーン系粘着剤組成物及び導電性粘着テープ

(57)【要約】

【課題】 導電性シリコーンゴムに対する良好な接着性 を有し、かつ厚さ方向に導電性を有する、導電性シリコ ーン系粘着剤組成物及びそれを用いた導電性粘着テープ を提供する。

【解決手段】 第一の構成は、ポリアルキルシリコーン 系粘着剤に導電性粒子を分散させた粘着剤組成物であっ て、ポリアルキルシリコーン系粘着剤のゲル分率が10 ~40%であり、導電性粒子の見かけ密度が1.5g/ cm3以下であり、導電性粒子の配合量が30~80P HRであることを特徴とする導電性シリコーン系粘着剤 組成物。第二の構成は該組成物を用いた導電性粘着テー ア.

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリアルキルシリコーン系粘着剤に導電 性粒子を分散させた粘着剤組成物において、ポリアルキ ルシリコーン系粘着剤のゲル分率が10~40%であ り、導電性粒子の見かけ密度が1.5g/cm3以下で あり、導電性粒子の配合量が30~80PHRであるこ とを特徴とする導電性シリコーン系粘着剤組成物。

【請求項2】 前記したポリアルキルシリコーン系粘着 剤が、付加反応硬化型粘着剤と縮合反応硬化型粘着剤の 配合物からなり、その配合比が重量比で10:90~5 10 0:50であり、付加反応硬化型粘着剤のみを硬化させ たポリアルキルシリコーン系粘着剤である請求項1に記 載の導電性シリコーン系粘着剤組成物。

【請求項3】 前記した導電性粒子が、平均粒径10~ 50μmの電解銅粉である請求項1又は2に記載の導電 性シリコーン系粘着剤組成物。

【請求項4】 ゲル分率が10~40%であるポリアル キルシリコーン系粘着剤中に、見かけ密度が1.5g/ cm3以下である導電性粒子を30~80PHR配合し た導電性シリコーン系粘着剤組成物を用いた導電性粘着 20 テープであって、導電性を有するシリコーンゴムへの接 着力が、剥離速度300mm/分において30N/25 $mm以上であり、厚さ方向の抵抗値が<math>100m\Omega/6$. 25 c m²以下であることを特徴とする導電性粘着テー プ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、導電性粘着剤組成 物及びそれを用いた導電性粘着テープ類に関するもので あり、詳しくは、導電性を有するシリコーンゴムに対す 30 る良好な接着性、及び厚さ方向の導電性に優れるシリコ 一ン系導電性粘着剤、及び該粘着剤を金属箔の少なくと も一方に塗布した導電性粘着テープに関する。

[0002]

【従来の技術】携帯型電子機器等のキー、スイッチ、シ ーリング材等に、シリコーンゴムが広く使用されてい る。

【0003】その中で電磁波対策のため導電性を有する シリコーンゴムを使用するケースがあり、これを接着す る粘着テープには、導電性シリコーンゴムへの接着性が 40 【発明の実施の形態】 良く、かつ厚さ方向に導電性を有する事が必要であっ た。特開昭49-107337公報、第2928944 公報には、シリコーン系粘着剤に導電性粒子を分散させ たことを特徴とする導電性粘着テープの記載があるが、 導電性シリコーンゴムに対する接着性に関する記載はな い。また、発明者らの検討結果から、これら記載の粘着 剤では導電性シリコーンゴムに対する良好な接着性が得 られないことが分かった。

【0004】特開平5-320592公報には、少なく とも片方がシリコーン系粘着剤層であることを特徴とし 50 ・ダウコーニング・シリコーン社製BY-24-74

た両面粘着テープの記載があるが、導電性シリコーン粘 着剤を示唆する記載はない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、導電 性シリコーンゴムに対する良好な接着性を有し、かつ厚 さ方向に導電性を有する、導電性シリコーン系粘着剤組 成物及びそれを用いた導電性粘着テープを提供すること にある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意研究し た結果、特定のシリコーン系粘着剤に特定の導電性粒子 を分散させてなる導電性シリコーン系粘着剤組成物を用 いることにより本課題を解決するに至った。即ち、本発 明の第一の構成は、ポリアルキルシリコーン系粘着剤に | 導電性粒子を分散させた粘着剤組成物において、ポリア ルキルシリコーン系粘着剤のゲル分率が10~40%で あり、導電性粒子の見かけ密度が1.5g/cm3以下 であり、導電性粒子の配合量が30~80PHR(樹脂) **固形分100g当たりのg数)であることを特徴とする** 導電性シリコーン系粘着剤組成物である。

【0007】又、本発明の構成は、前記したポリアルキ ルシリコーン系粘着剤が、付加反応硬化型粘着剤と縮合 反応硬化型粘着剤の配合物からなり、その配合比が重量 比で10:90~50:50であり、付加反応硬化型粘 着剤のみを硬化させたポリアルキルシリコーン系粘着剤 である導電性シリコーン系粘着剤組成物である。又、本 発明の構成は、前記した導電性粒子が、平均粒径10~ 50μmの電解銅粉である導電性シリコーン系粘着剤組 成物である。

【0008】本発明の第二の構成は、ゲル分率が10~ 40%であるポリアルキルシリコーン系粘着剤中に、見 かけ密度が1.5g/cm³以下である導電性粒子を3 0~80 P H R配合した導電性シリコーン系粘着剤組成 物を用いた導電性粘着テープであって、導電性を有する シリコーンゴムへの接着力が、剥離速度300mm/分 において30N/25mm以上であり、厚さ方向の抵抗 値が $100 \text{ m}\Omega/6$. 25 cm^2 以下であることを特徴 とする導電性粘着テープである。

[0009]

【0010】本発明に使用するシリコーン粘着剤として は、ポリアルキルシリコーン系粘着剤を使用することを 特徴とする。特に、フェニル基を全く含まないシリコー ン粘着剤は、導電性シリコーンゴムへの接着性が良いの で好適である。ポリアルキルシリコーン系粘着剤は付加 反応硬化型や縮合反応硬化型等があるが、公知のシリコ ーン系粘着剤が使用できる。付加反応硬化型のシリコー ン系粘着剤としては、信越化学工業製X-40-306 8, X-40-3104, X-40-3098や、東レ

0, SD4590, SD4592等が知られている。 【0011】付加反応硬化型粘着剤の硬化方法として は、一般的にポリアルキル水素シロキサン組成物を白金 触媒により硬化させる方法が用いられるが、本発明もこ れら公知のポリアルキル水素シロキサン組成物と白金融 媒を使用する事ができる。

【0012】縮合硬化反応型粘着剤としては、信越化学 工業製KR-101-10、KR-100、KR-12 0や、東レダウコーニングシリコーン社製SH428 等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。 【0013】縮合硬化型粘着剤の硬化には一般的に過酸 化ベンゾイル等の過酸化物が使用されている.

【0014】本発明に使用する導電性シリコーン系粘着 剤組成物は、硬化反応後のゲル分率を10~40%にす ることを特徴とする。ゲル分率が10%未満の場合、特 に高温下において粘着剤の凝集力が不十分であり、逆に ゲル分率が40%を越える場合、シリコーンゴムに対す る充分な接着力や良好な導電性が得られないので好まし くない。

【0015】本発明の導電性シリコーン系粘着剤組成物 は、上述の如く、付加反応硬化型シリコーン粘着剤及び 縮合反応硬化型シリコーン系粘着剤が単独或いは併用で 用いられるが、ゲル分率の調整、硬化性の観点から、両 者の併用が好ましい。

【0016】そこで、本発明に使用する導電性シリコー ン粘着剤組成物として、付加反応硬化型と縮合硬化型の 2種類のポリアルキルシリコーン系粘着剤を、重量比で 10:90~50:50の割合で配合し、付加反応硬化 型成分のみを架橋させることを特徴とする。付加反応硬 30 化型のポリアルキルシリコーン粘着剤成分を規定するこ とで、ゲル分率を10~40%に制御しやすくなり、導 電性シリコーンゴムに対する十分な接着力と良好な導電 性の両立、特に、生産時の品質が安定しやすくなる。付 加反応硬化型の重量比が10未満の場合は凝集力が不十 分になり、50を越える場合はゲル分率の制御が難しく なる。

【0017】架橋方法に関しては、特に縮合硬化型粘着 剤を硬化させる際に一般的に使用されている過酸化ベン ゾイル等の過酸化物は、取り扱い時の安全性と、分解残 40 さとして安息香酸が粘着剤に残存し、金属箔及び導電性 粒子の腐食の原因となる可能性があるため、付加反応型 粘着剤のみを硬化させる方が好ましい。

【0018】本発明の導電性シリコーン粘着剤組成物に 使用する導電性粒子の見かけ密度は1.5g/cm³以 下、好ましくは $1.1g/cm^3$ 以下であり、その配合 量がポリアルキルシリコーン系粘着剤樹脂に対して30 ~80PHRであることを特徴とする。

【0019】導電性粒子の見かけ密度が1.5g/cm 3を超える場合は、粘着剤中に分散させた際、導電性粒 子の沈降速度が速いために生産時に均一な塗工溶液を得 ることが困難になる。また、見かけ密度が低い導電性粒 子は嵩高いので、互いの導電性粒子が粘着剤層内で効率 よく接触するので、導電性シリコーンゴムへの接着性と

良好な導電性を両立することができる。

【0020】導電性粒子の添加量は、接着力と導電性の バランスから30~80PHR、好ましくは40~75 PHRであることが望ましい。添加量が30PHR未満 の場合は、導電性が極端に低下する、80PHRを超え 0、SH4282、BY24-717、Q2-7735 10 る場合は、導電性シリコーンゴムへの接着力が低下する ので好ましくない。

> 【0021】十分な導電性と、十分な接着力を兼ね備え るために、本発明の導電性シリコーン粘着剤組成物の塗 布厚さは、20~80 μmが好ましく、より好ましく は、30~50µmである。

【0022】 導電性粒子としては、金、銀、銅、ニッケ ル、アルミニウム等の金属粉末、カーボン、グラファイ トなどの導電性樹脂、樹脂や中実ガラスビーズ、中空ガ ラスビーズなどの表面に金属被覆を有するものなど、公 20 知の導電性粒子が使用できる。その中でも、針葉樹形状 の電解銅粉やニッケルカルボニル法で作成したニッケル 粉末などが好適に使用できる。

【0023】本発明の導電性シリコーン粘着剤組成物に 使用する導電性粒子が電解銅粉の場合、平均粒径が10 $\sim 50 \mu m$ 、好ましくは $15\sim 45 \mu m$ である。平均粒 径が10μm未満の場合は導電性が極端に低下するた め、50μmを超える場合は、良好な接着性が得られな いので好ましくない。又、これら電解銅粉の場合、経時 での導電性の安定性を向上させるため、用途に応じて表 面に有機チタネートカップリング剤を施したものを使用 することがより好ましい。

【0024】本発明の導電性シリコーン系粘着テープの 表面基材としては、金、銀、銅、ニッケル、スズ、鉄、 アルミニウム、ステンレス等の、公知の金属箔が使用で きる。特に銅箔を使用する場合、電解銅箔は粗面に粘着 剤を塗布し、また圧延銅箔の場合は粘着剤塗布側には粗 化処理を施すことにより、導電性シリコーン粘着剤との 接触面積が向上するので好ましい。

[0025]

【実施例】以下に実施例により具体的に説明するが、本 発明はこれに限定されるものではない。

【0026】〔実施例1〕付加反応硬化型のポリアルキ ルシリコーン系粘着剤(SD4570、東レ・ダウコー ニング・シリコーン社製)25重量部、縮合反応硬化型 のポリアルキルシリコーン粘着剤(SH4280、東レ ・ ダウコーニングシリコーン社製) 75重量部、付加反 応硬化用の架橋剤(BY24-741、東レ・ダウコー ニングシリコーン社製)1.8重量部、付加反応硬化用 触媒(SRX212、東レ・ダウコーニングシリコーン 50 社製)を1.2重量部、導電性粒子として、平均粒径2

Oμm、見掛け密度1. Og/m³の電解鋼粉(F-1 15、福田金属社製)20重量部(樹脂固形分に対して 50 PHR)配合し、粘着剤溶液を得た。この粘着剤溶 液をアプリケーターを用いて、乾燥後の厚さが35μm になるようにセパレーター上に塗布し、120℃で3分 間乾燥した。乾燥後、厚さ35µmの電解銅箔の粗面と 80℃に加熱したロール間に通してラミネートし、本発 明の導電性粘着テープを作成した。

【0027】 [実施例2] 導電性粒子を、平均粒径20 μ m、見掛け密度 $1.0g/m^3$ で、チタネートカップ 10リング処理を施した電解銅粉を28重量部 (樹脂固形分 に対して70 PHR)配合し、基材を片面粗化処理(粗 化処理面に粘着剤をラミネート)を施した厚さが35₄ mの圧延銅箔にしたこと以外は、実施例1と同様にして 導電性粘着テープを作成した。

【0028】 〔実施例3〕 付加反応硬化型のポリアルキ ルシリコーン系粘着剤(SD4570)を40重量部、 縮合反応硬化型のポリアルキルシリコーン系粘着剤(S H4280)を60重量部、導電性粒子を、平均粒径 2. 6 μm、見掛け密度 0. 6 g/m³のニッケル粉 (#255、インコ社製)を14重量部(樹脂固形分に 対して35PHR)配合したこと以外は、実施例1と同 様にして導電性粘着テープを得た。

【0029】〔実施例4〕付加反応硬化型のポリアルキ ルシリコーン系粘着剤 (SD4570)を100重量 部、付加反応硬化用触媒(SRX212、東レ・ダウコ ーニングシリコーン社製)にしたこと以外は、実施例1 と同様にして導電性粘着テープを得た。

【0030】〔比較例1〕付加反応硬化型のポリアルキ ルシリコーン系粘着剤 (SD4570)を70重量部、 **縮合反応硬化型のポリアルキルシリコーン系粘着剤(S** H4280)を30重量部に変更した事以外は、実施例 1と同様にして粘着剤溶液を得た。

【0031】 〔比較例2〕 導電性粒子を、平均粒径10 μmで見掛け密度1.7g/m³の電解銅粉に変更し、 基材を片面粗化処理(粗化処理面に粘着剤をラミネー ト)を施した厚さが35µmの圧延銅箔にしたこと以外 は、実施例1と同様にして導電性粘着テープを得た。 【0032】 〔比較例3〕 導電性粒子を、8重量部(樹

脂固形分に対して20PHR)に変更したこと以外は、 40 ×:20分後沈降確認。 実施例1と同様にして導電性粘着テープを得た。

【0033】〔比較例4〕導電性粒子を、40重量部

(樹脂固形分に対して100PHR)に変更したこと以 外は、実施例1と同様にして導電性粘着テープを得た。 【0034】以下に本発明での評価方法を示す。

【0035】 <ゲル分率> 20 c m²の導電性粘着テー プ試験片をトルエン50m1中に24時間浸漬し、以下 の計算式より算出した。即ち、浸漬前のテープ重量: A、浸漬後のテープ重量: A'、導電性基材の重量: B、及び、粘着剤中の導電性粒子の重量: Cとすると き、

ゲル分率= (A'-B-C)÷ (A-B-C)×100 (%)

で定義される。

【0036】<導電性シリコーンゴム接着力>25mm 幅×100mm長さの試験片を、導電性シリコーンゴム シート (マサシート、イノアック社製)に重量2kgの ゴムローラーで試験片上を1往復させて貼付し、23℃ 65%RHの環境下に1時間放置後、同環境下で180 ・方向に300mm/minの引張速度で剥離した際の 接着強度を測定した。この測定方法を導電性シリコーン 20 ゴムに対する接着力と定義する。

【0037】<保持力>貼付面積が25mm×25mm になる様に、試験片をステンレス板に重量2kgのゴム ローラーで試験片上を1往復させて貼付し、23℃65 %RHの環境下に1時間放置後、70℃下でせん断方向 に0.5kgの荷重をかけ、落下するまでの時間を測定 した。24時間後まで測定し、落下しなかった場合は 「24以上」と表記した。

【0038】<抵抗値>25mm幅×80mm長さの試 験片を、貼付面積が6.25cm²になる様にして銅板 30 に重量2kgのゴムローラーを試験片上を1往復させて 貼付し、23℃65%RHの環境下に1時間放置後、同 環境下で試験片端部と銅箔端部に端子を接続し、ミリオ ームメーター (エヌエフ回路設計製) にて 1 0 u A の定 電流を流した際の抵抗値を測定した。

【0039】〈安定性〉導電性粒子を配合した粘着剤溶 液約400cm³を容量450cm³のガラスビンに充填 し、導電性粒子の沈降具合を目視で評価した。

○:60分後沈降なし。

△:60分後沈降確認。

[0040]

【表1】

7

					8
		実施例1	実施例 2	実施例3	実施例4
ポリアルキ	付加反応硬化型	2 5	2 5	4 0	100
ルシリコー	縮合反応硬化型	7 5	7 5	60	0
ン系粘着剤		1			
	乾燥塑布厚(μm)	3 5	3 5	35	3 5
	タイプ	電解韻粉	電解銅粉	ニッケル部	包解銅粉
- 600			(*)		
導電性粒子					
	粒径	2 0	2 0	2.6	20
	見かけ密度	1.0	1.0	0.6	1.0
	添加量	5 0	7 0	3 5	50
		政解網 名	片面粗化	世解銅箔	世解網箔
	タイプ		処理圧延		
金属箔			銅箔		
	厚さ (μm)	3 5	3 5	3 5	3 5
ゲル分率(9	6)	2 0	2 0	3 0	3 5
		<u> </u>		L	I

【0041】尚、表1、2中の電解銅粉(*)はチタネ *【0042】 ート処理電解銅粉を示す。粒径は(μm)、見かけ密度 30 【表2】 は(g/cm³)、添加量は(PHR)である。 *

9					10
		比較例1	比較何 2	比較例3	比較例 4
	H to E to SE A BI	7.0	0.5	0.5	
	付加反応硬化型	7 0	2 5	2 5	2 5
ルシリコー	縮合反応硬化型	3 0	7 5	7 5	7 5
ン系粘着剤		ļ. — -	ļ		
	乾燥墊布厚(µm)	3 5	3 5	3 5	3 5
	タイプ	電解偏粉	電解銀粉	電解銀粉	電解鋼粉
		14/1/ 24/23	-GM AIC	-S/17 34.42	4277 24 427
尊電性粒子					
	粒径	2 0	10	20	20
	見かけ密度	1.0	1.7	1.0	1.0
	添加量	5 0	5 0	2 0	100
		世解獨答	片面粗化	電解鋼箔	世解編箔
	タイプ		処理圧延		
金属箔			銅箔		
	厚さ (μm)	3 5	3 5	3 5	3 5
	L	<u> </u>			
ゲル分率 (9	6)	5 0	20	20	20

[0043]

*【表3】

	* *	1307		
	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例4
接着力(N/25mm)	6 5	5 3	5 5	5 0
保符力(時間)	24以上	24以上	24以上	24以上
抵抗值 (m Q / 6.25 c m ')	2 4	3 0	3 5	5 0
安定性	0	0	0	0
総合評価	0	0	0	0

[0044]

※ ※【表4】

- 4	•

11 1				
	比較例 1	比較例2	比較例3	比較例4
接着力(N/25mm)	20	6 5	6 5	1 0
保持力(時間)	5	24以上	24以上	2
抵抗值 (m Q / 6.25 c m)	2 5	4000 以上	4000 以上	1000
安定性	0	×	0	0
総合評価	. ×	×	×	×

[0045]

*いるので、携帯型電子機器などに使用される導電性シリ

【発明の効果】本発明の導電性シリコーン系粘着剤組成 コーンゴム製のキー、スイッチ、シーリング材等の接着 物及び導電性粘着テープは、導電性シリコーンゴムに対 20 に好適に使用できる。 する良好な接着力と、厚さ方向に良好な導電性を有して*

フロントページの続き

(72)発明者 桑下 明弘

埼玉県戸田市笹目南町34-2 メゾン推橋

503

Fターム(参考) 4J004 AA11 AA18 AA19 AB04 CA08 CC02 FA05

> 4J040 EK031 HA046 HA066 HA096 JA09 JB09 KA32 LA02 NA19 **PA23**

5E321 BB32 CC16 GG05